

SEMBA 2019 Symposium on Engineering, Medicine, and Biology Applications

第九屆生醫工程應用研討會

電子與生醫產學鏈結—邁向精準醫療

Interface between electronic / information industry and biotechnology - Towards Precision Medicine

會議時間 2019年3月1日至3日

報名期限 即日起至2019年2月10日

會議地點 國立中央大學 研究中心二期 103會議室



生 醫工程應用研討會 (SEMBA) 旨在提供生醫與工程之產學溝通平台，以激發跨域，跨界之新構想與合作契機。本此研討會將聚焦於如何鏈結台灣強大之電子產業基礎，優質醫療水準，與生醫研發能量，共同創造能進軍世界之新工業。2019大會主題為：電子與生醫產學鏈結-邁向精準醫療(Interface between electronic/information industry and biotechnology-Towards Precision Medicine)

論文投稿

重要日期

- 論文截稿日：2019/01/04
- 錄取通知日：2019/02/01
- 註冊截止日：2019/02/10

論文領域

- Bi Inspired systems and biosignal processing
- Biomedical imaging
- Biosensors and lab-on-a-chip
- Circuits and systems for biomedical applications
- Biomedical Instrumentation
- Sensor networks and telecare systems
- Clinical applications-diagnostic, monitoring, and therapy
- Wearable devices and point-of-care applications
- Nanomedicine
- Artificial intelligence in medicine
- Big data on biomedicine
- Medical IOT
- Other related topics

投稿方式

一律電子投稿，限用PDF檔案格式。投稿獲接受，均以原稿刊登。



<http://www.2019semba.tw>

